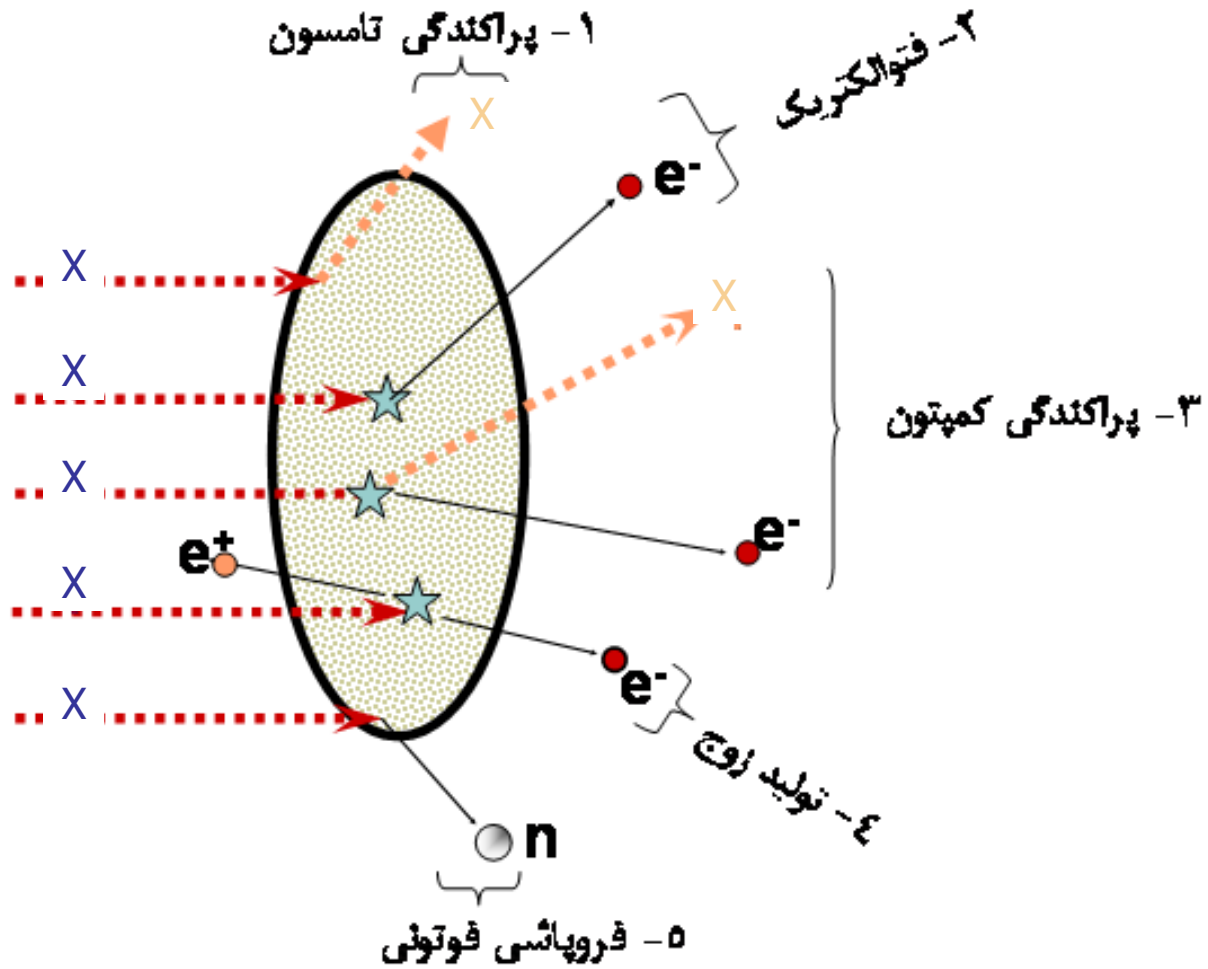


برخورد پرتوهای ایکس با ماده

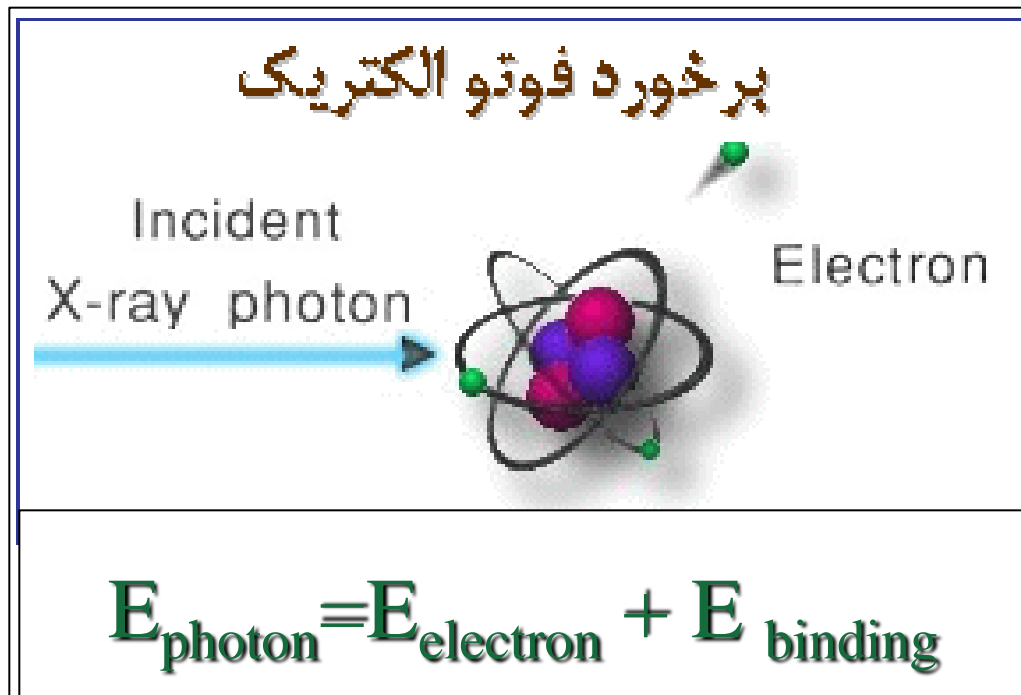


فوتو الكتريك

Photoelectric (PE)

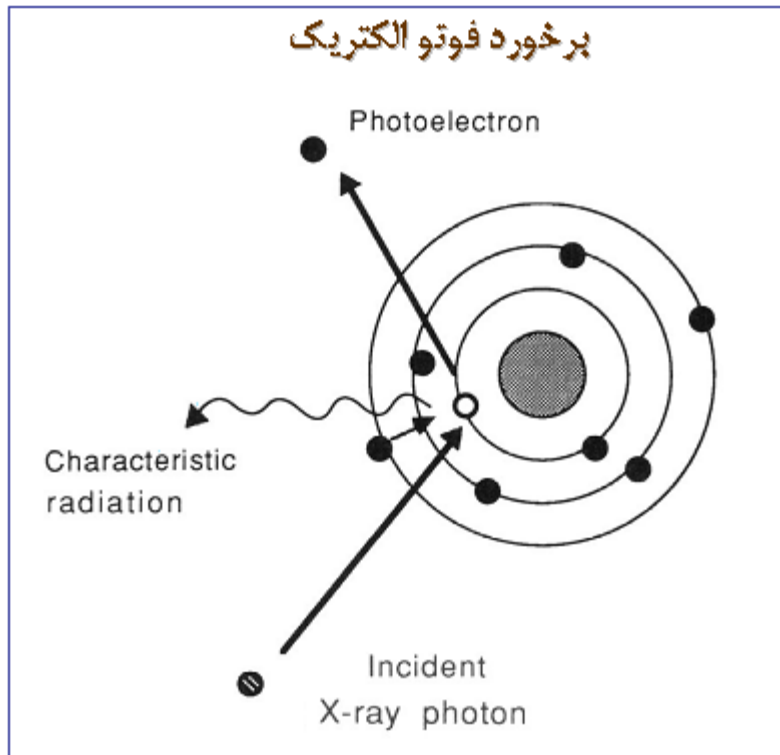
در این نوع برخورد:

- فوتون با یک الکترون مدار داخلی برخورد و تمام انرژی خود را به الکترون میدهد.
- الکترون از قید اتم آزاد می شود (یونسازی).



فوتو الكتريك (توليد اشعه ايكس مشخصه)

Photoelectric (PE)



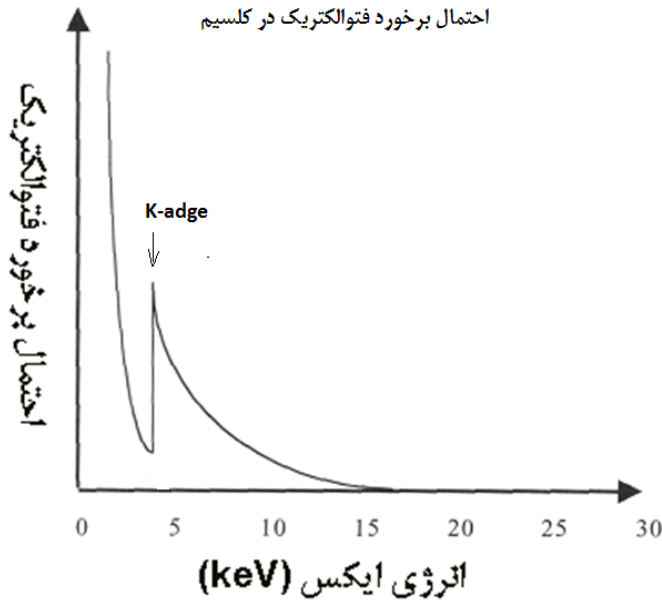
- متعاقب برخورد فتوالكتريك، جاى خالى الكترون توسط يکى از الكترونهائى لايه بالاتر پر و اشعه ايكس توليد مى شود.

- اشعه ايكس توليد شده را اشعه ايكس مشخصه مى گويند.

فوتو الكتريك (احتمال برخورد)

Photoelectric (PE)

احتمال برخورد فتوالکتريک در کلسيم



$$probability \propto Z_{eff}^3 / E^3$$

- برخورد فتوالکتريک، عامل اصلی ایجاد کنتراست بين استخوان و بافت نرم است.



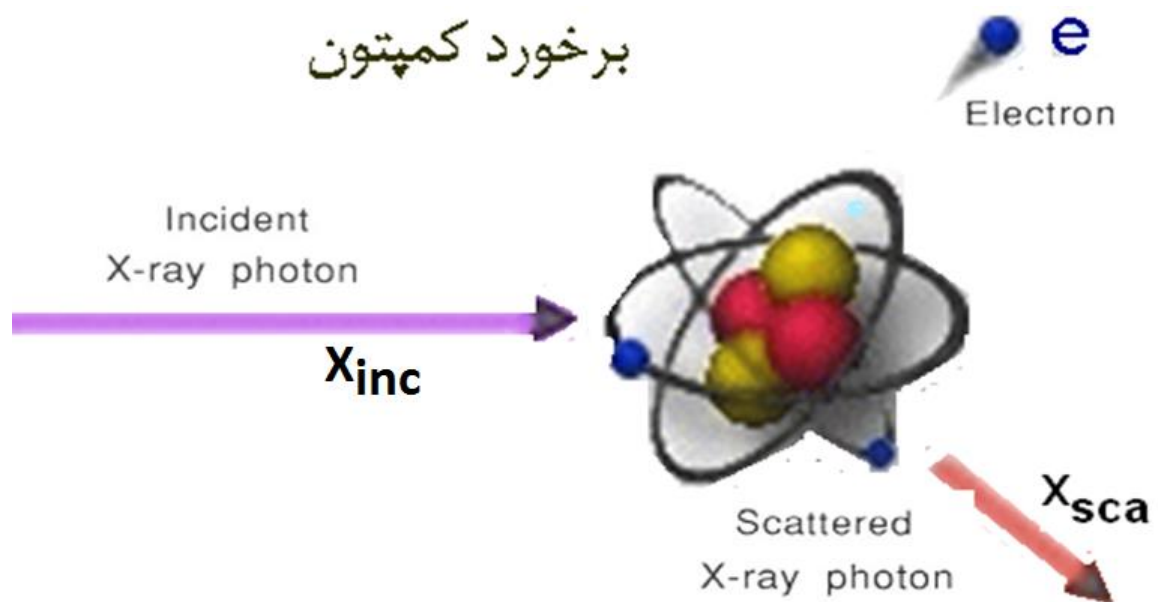
نقش پدیده فوتوالکتریک در وضوح تصویر

● در رادیوگرافی اشعه مفید برای تصویرگیری، آن قسمت از پرتوهای اولیه است که در اثر برخورد فوتوالکتریک با بافت های بدن شدت آن کاهش یافته و به فیلم می رسد که به آن پرتوهای باقی مانده می گویند. این پرتوهای باقی مانده هستند که حاوی Subject contrast می باشند

Compton scattering

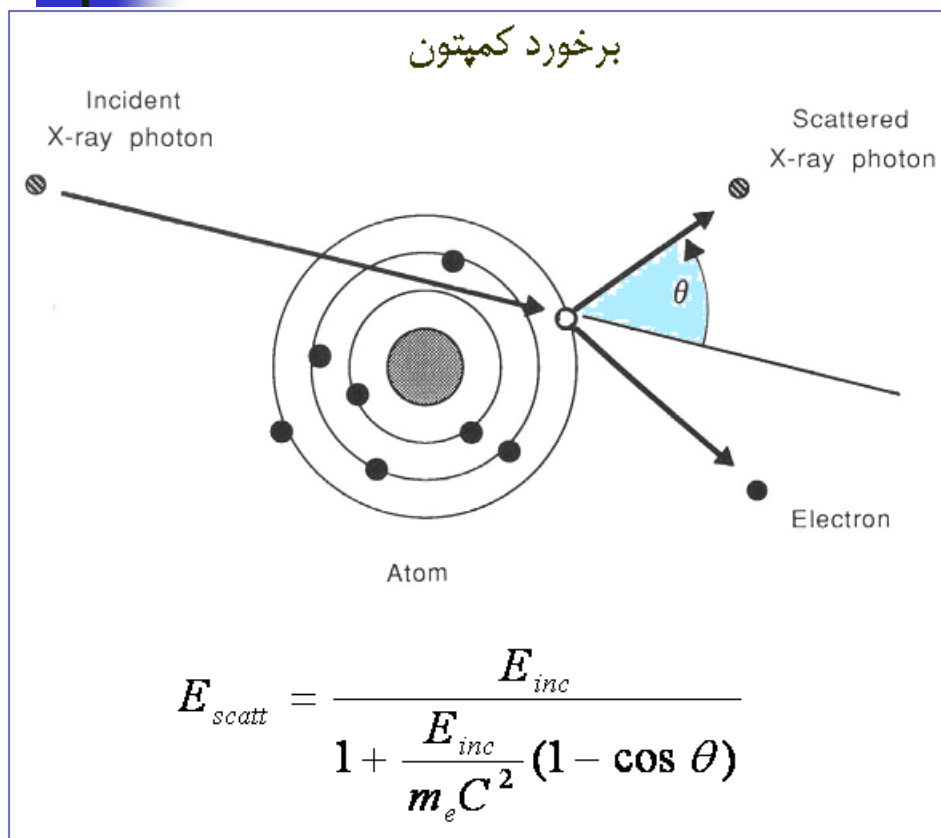
در این نوع برخورد:

فوتون با الکترون مدار خارجی برخورد میکند، الکترون آزاد و فوتون با انرژی کمتر منحرف می گردد.



$$E_{inc} = E_{sca} + E_{electron}$$

کمپتون (عامل کاهش کیفیت تصویر رادیولوژی)

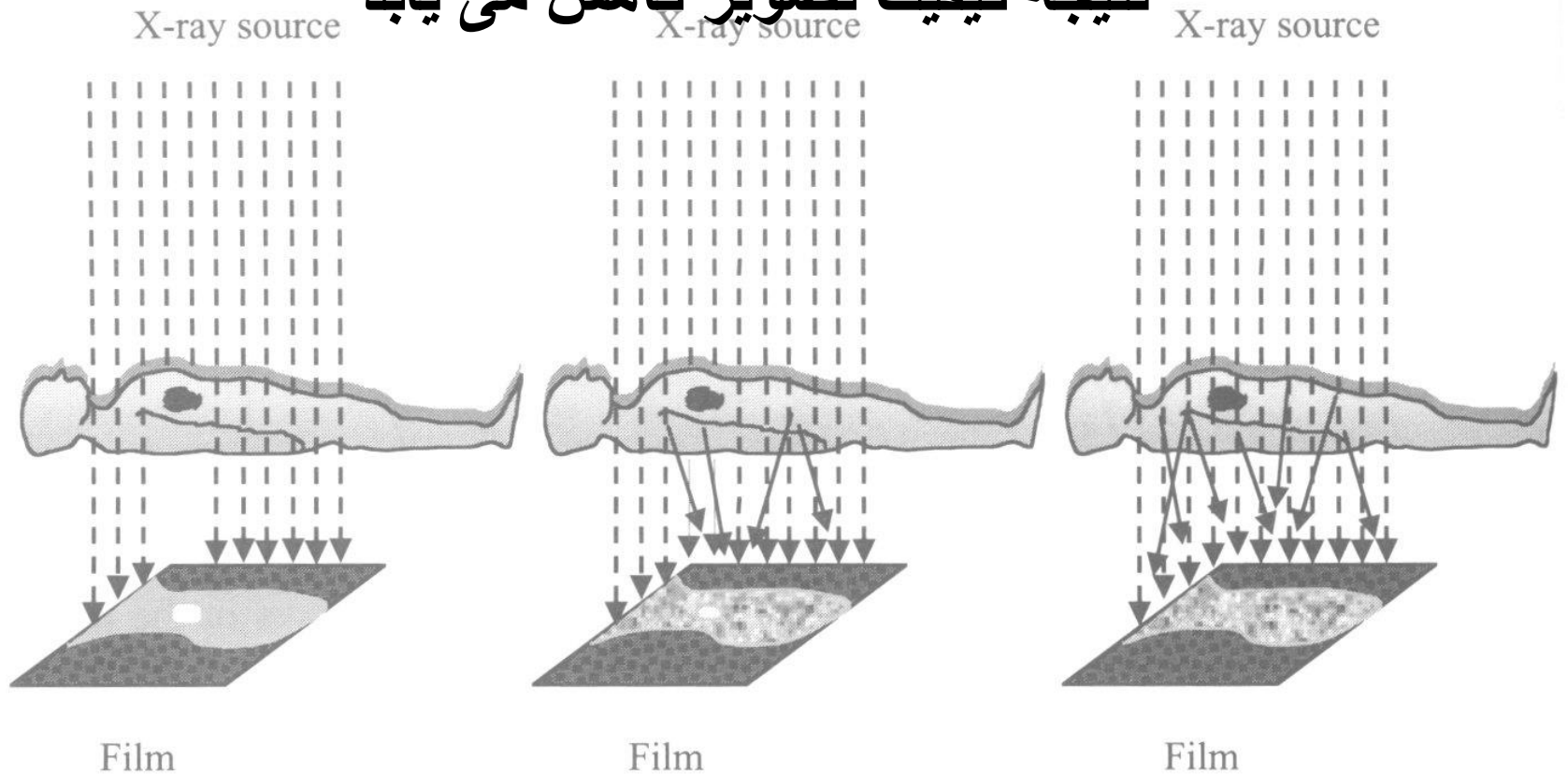


مشکلات حاصل از پرتوهای اسکتر در رادیولوژی:

- کاهش کنتراست.
- افزایش نویز زمینه
- افزایش پرتوگیری.

کمپتون (عامل کاهش کیفیت تصویر رادیولوژی)

در صورت افزایش احتمال کمپتون پرتوهای پراکنده افزایش یافته و در نتیجه کیفیت تصویر کاهش می یابد

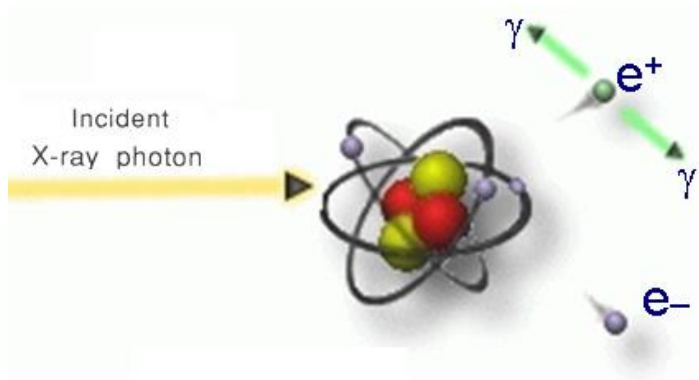


تولید جفت

Pair production (PP)

فوتونها با انرژی بیشتر از 1.02MeV ممکن است که در نزدیکی هسته به یک زوج الکترون و پوزیترون تبدیل شود. به این پدیده جفت سازی گفته می شود.

جفت سازی



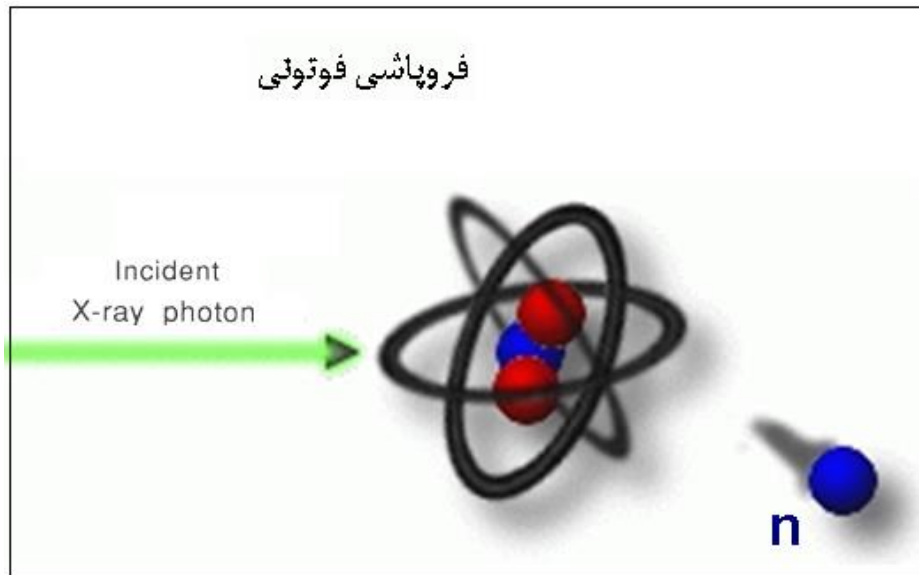
- جفت سازی عمدتاً در انرژی های بیش از 10MeV حائز اهمیت است.

- احتمال برخورد جفت سازی با افزایش عدد اتمی افزایش می یابد

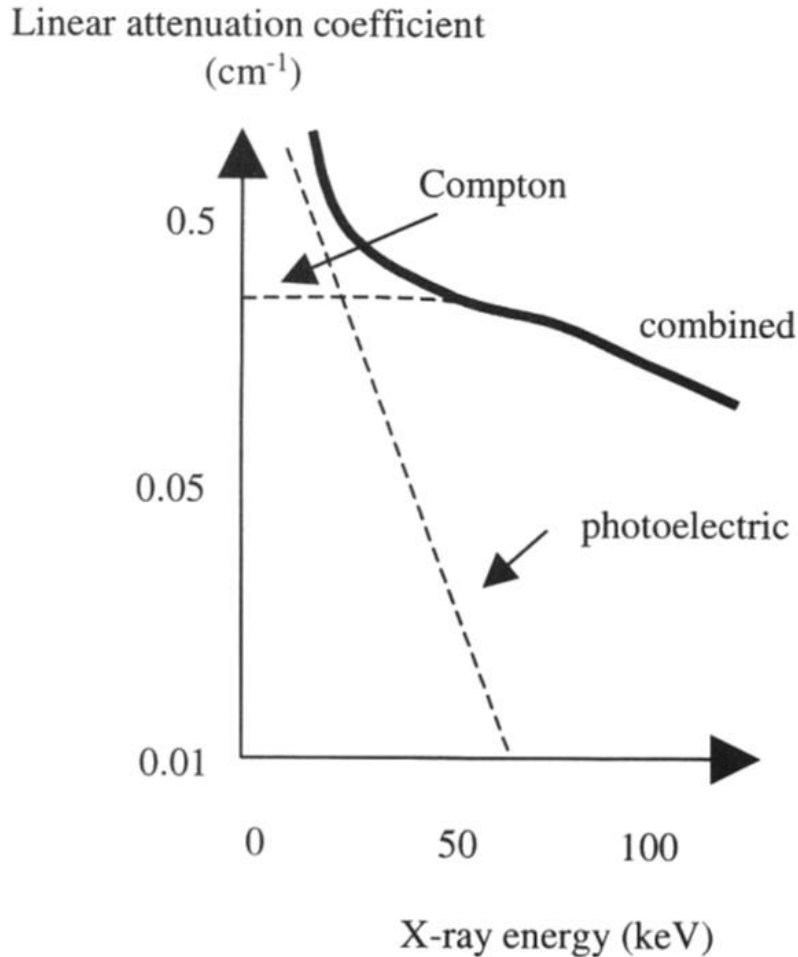
فروپاشی فوتونی

Photodisintegration (PD)

در انرژی های بیش از چند MeV، فوتون هنگام برخورد با اتم ممکن است جذب هسته اتم شود و در اینحالت هسته تحریک شده و معمولاً یک ذره نوترون از هسته خارج می شود.



ضریب کاهش خطی (تغییرات با انرژی ایکس)



با افزایش انرژی اشعه ایکس:

- تعداد برخوردهای فتوالکتریک کم می شود.

- تعداد برخوردهای کمپتون تقریباً تغییر نمی کند

- ضریب کاهش خطی برای مجموع دو پدیده کاهش می یابد.



● در حالی که پرتوهای پراکنده حاصل از پدیده کمپتون دارای هیچ نوع اطلاعات مفید برای تصویرگیری نیستند و تنها باعث ایجاد دانسیته یکنواختی روی فیلم می شوند که به آن مه (Fog) می گویند.

● بنابراین با افزایش کیلوولت مه بیشتری روی فیلم ایجاد می شود و این مه به عنوان پارازیت از قابلیت رؤیت تصویر می کاهد

ساختار دستگاه ايكس

1- ثيوب

2- ژنراتور

3- تجهيزات جانبى

● كليماتور

● فيلتر

● گريد

تیوب ایکس

اجزاء اصلی:

1- کاتد (فیلمان تنگستن)

2- آند (تارگت تنگستن)
(ثابت یا چرخان).

3- لامپ خلاء

4- شیلڈ

راندمان تولید ایکس

الکترونهاى اطراف فيلمان، با شتاب به سمت آند حرکت می کنند.

کسرى از انرژی الکترونها به اشعه ایکس تبدیل می شود.

در این رابطه E انرژی الکترونها (keV) و Z عدد اتمی آند می باشد

$$f = 3.5 \times 10^{-7} \times Z \times E$$

با توجه به رابطه فوق ، کمتر از 0.1% انرژی به اشعه ایکس و مابقی انرژی سبب گرم شدن آند میشود.



حرارت آند به طراحی تیوب نیز بستگی دارد بعنوان مثال:

- سایز کانون،

- سرعت گردش آند،

- زاویه هدف

- نوع ژنراتور (نیم موج، تمام موج)

لذا سازندگان برای هر تیوب حرارتی خاص تهیه می کنند.

شیلد تیوب ایکس

- فقط کسری از اشعه ایکس که در تیوب تولید میشود برای ایجاد تصویر بکار می رود و مابقی آن باید جذب شود.

- اطراف کلیه تیوب های ایکس بین ۲ تا ۳ میلیمتر سرب برای پیشگیری از نشت اشعه قرار داده می شود.

ژنراتور

وظایف:

- تامین جریان الکتریکی، برای گرم کردن فیلمان
- تامین high voltage برای شتاب دادن الکترون ها
- کنترل خودکار پرتودهی (کنترل زمان پرتودهی)

تجهيزات جانبی

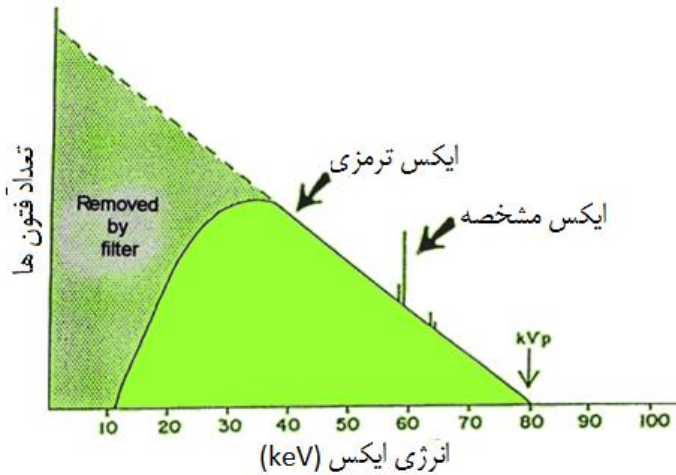
1. فیلتر

2. کلیماتور

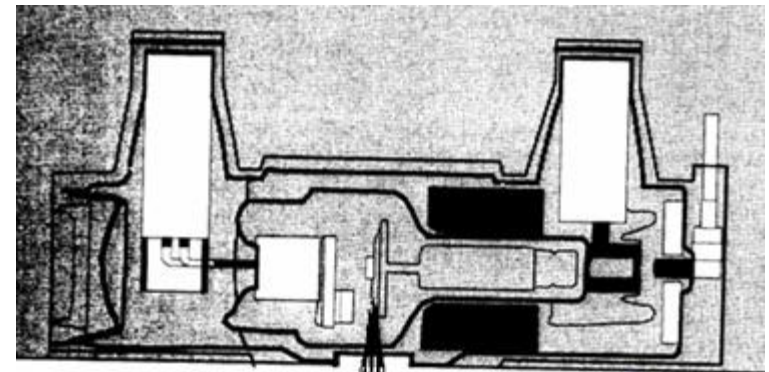
3. گرید

فیلتر

- برای جذب پرتوهای ایکس کم انرژی، فیلتری با جنس و ضخامت مناسب مقابل دهانه تیوب قرار داده می شود.
- با استفاده از فیلتر میتوان دز بیمار را تا 80 برابر کاهش داد.



طیف اشعه ایکس پس از عبور از فیلتر



محل نصب فیلتر

inherent filter q: فیلتر ذاتی بعلت ساختار تیوب .

added filter q: فیلتر اضافی برای جذب پرتوهای کم انرژی و کاهش دز بیمار.

total filtration q: مجموع فیلتر های ذاتی و اضافی

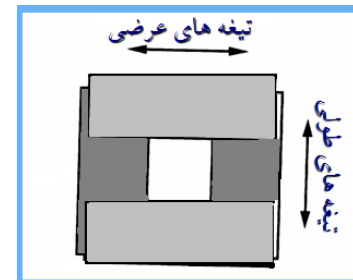
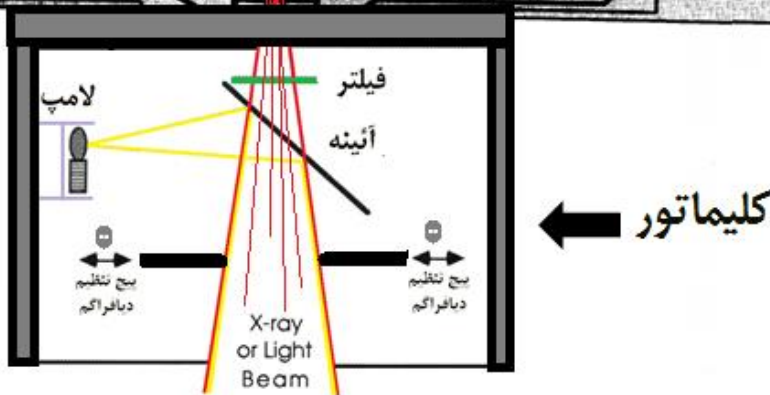
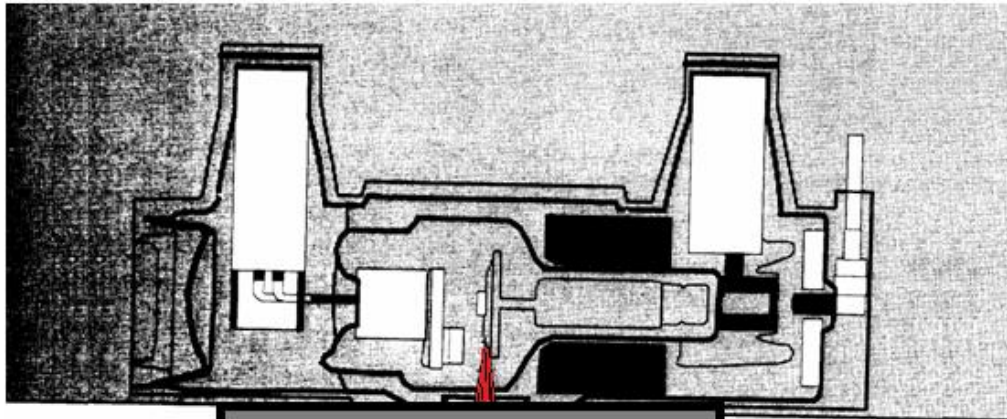
q حداقل ضخامت مجموع فیلتر ها در استاندارد ها مشخص شده است (بعنوان مثال در ولتاژ 110kV مجموع فیلتر ها باید بیشتر از 2.5mmAl باشد).

کلیماتور

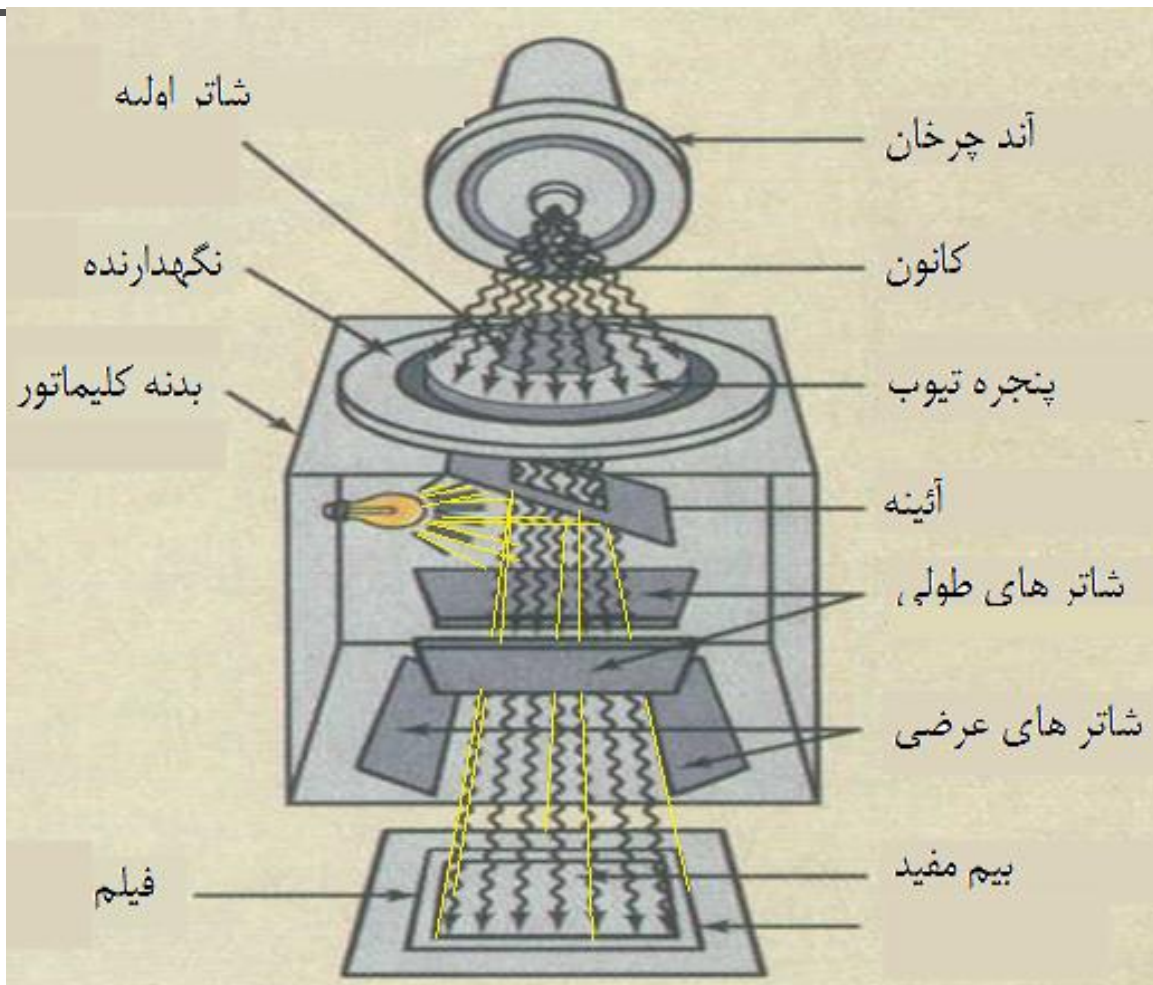
q از کلیماتور برای محدود کردن میدان اشعه استفاده می شود.

q داخل کلیماتور 4 تیغه سربی دو بدو بصورت طولی و عرضی قرار دارد.

q مکانیزیمی روی کلیماتور وجود دارد که بتوان فاصله بین تیغه ها را بطور مکانیکی و یا الکتریکی باندازه دلخواه تنظیم نمود.

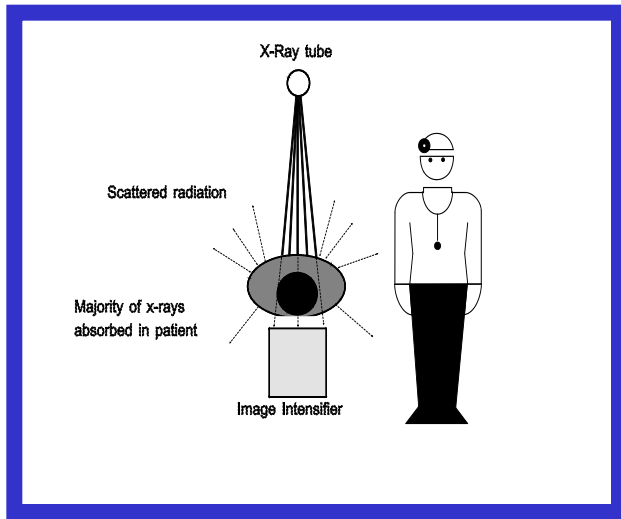


کلیماتور



اشعه های پراکنده شده Scattering Radiation

حداکثر 10% اشعه ایکس پس از عبور از بیمار به فیلم می رسد. در حدود ۸۰٪ جذب بدن و مابقی در اطراف بیمار پراکنده می شود.



- اثرات نامطلوب پرتوهای پراکنده :

افزایش نویز n

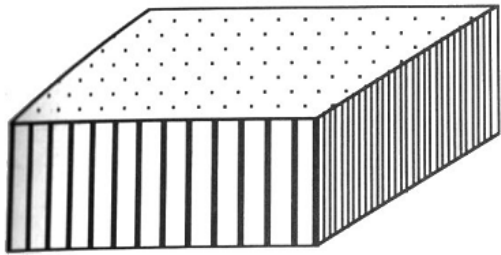
کاهش کنتراست n

افزایش دز بیمار n

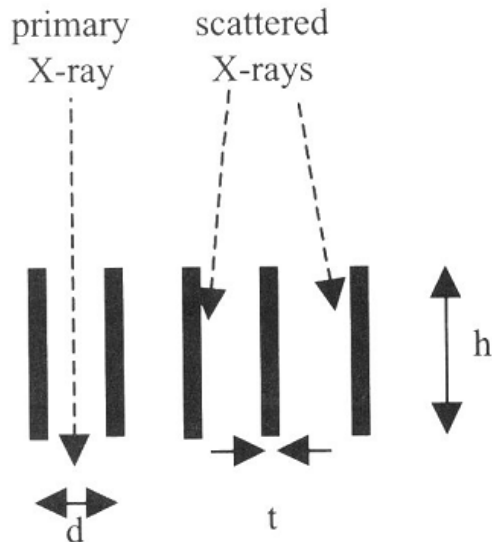
- راههای کاهش :

- استفاده از گرید
- کوچک کردن میدان اشعه

گرید (1)

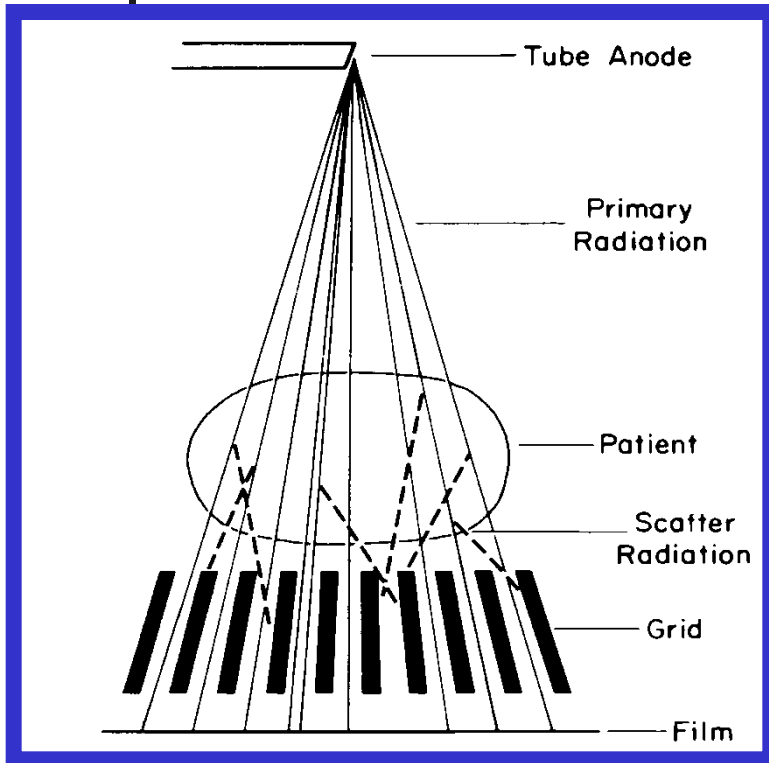


گرید از یک صفحه حاوی نوارهای سربی موازی و متساوی الفاصله تشکیل شده است.



فقط پرتوهائی که در راستای اشعه ایکس اولیه قرار دارند میتوانند از شیارهای گرید عبور کنند. در نتیجه پرتوهای پراکنده به فیلم نمی رسند.

گرید (2)



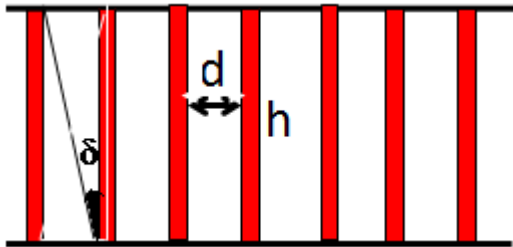
گرید روی سطح فیلم قرار داده می شود و باعث جلوگیری از پرتوهای اسکتر، کنتراست تصویر بهتر می کند.

گرید علاوه بر پرتوهای اسکتر، تقریباً 50% اشعه مفید را جذب می کند. در نتیجه دز بیمار تقریباً 2 برابر افزایش می یابد

اصطلاحات مرتبط با گرید

نسبت گرید (Grid Ratio)

نسبت ارتفاع به عرض شیار گرید.



$$\text{Grid Ratio} = r = \frac{h}{d} = \frac{1}{\text{tg}(\delta)}$$

$$5 < r < 16$$